



SSDM 2025

2025 International Conference on Solid State Devices and Materials

Dates: Sept. 15 (Mon.) ~ 18 (Thu.), 2025

Venue: PACIFICO YOKOHAMA (Kanagawa, Japan)

2025年 国際固体素子・材料コンファレンス

【スポンサーシップ募集要項】

- ・協賛スポンサー
- ・企業展示
- ・バナー広告
- ・CM配信
- ・バンケットスポンサー
- ・プログラム冊子への綴じ込み広告

Sponsored by



The Japan Society of Applied Physics (JSAP)

Operational Management by



Nikkan Kogyo Communications, Inc.



ssdm.jp/

2025年国際固体素子・材料コンファレンス 協賛スポンサー・企業展示募集のご案内

SSDM2025 組織委員長
平本 俊郎(東京大学)
SSDM2025 論文委員長
湯浅 裕美(九州大学)
SSDM2025 実行委員長
岩本 敏(東京大学)

International Conference on Solid State Devices and Materials (SSDM: 国際固体素子・材料コンファレンス)は、1969年から始まり、日本の半導体産業にも多大の貢献をしてきた同分野におけるアジア地域最大の国際会議です。2024年の第56回SSDM2024(兵庫県姫路市アクリエひめじ)では、台風の影響を考慮のうえ、急遽ハイブリッド形式に変更しての開催となりましたが、最終的には1000人を超える参加者がありました。第57回目を迎える2025年は、9月15日(月)～18日(木)の日程で、神奈川県横浜市パシフィコ横浜(みなとみらい駅から徒歩5分)にて開催します。近年の半導体技術への注目の高まりに加え、都心および国際空港からのアクセスも便利な横浜での開催のため、国内外からのより多くの研究者の参加が期待されます。

本国際会議をご支援いただける企業様に対して、以下の要領でご協賛、ご出展を募集いたします。好評だった協賛スポンサー、バナー広告、CM配信やバンケットスポンサーも引き続き企画しています。是非ともご支援をご検討頂きますようお願い申し上げます。

詳細については、添付の各募集要項をご参照下さい。なお、数に限りのある案件に関しては先着順とさせていただきます。できるだけ早めの申し込みをお願いいたします。

Conference SCOPE

- Area 1 Advanced CMOS: Material Science / Process Engineering / Device Technology**
Chair : K. Kakushima (Science Tokyo)
- Area 2 Advanced and Emerging Memories / New Applications**
Chair : X. Bai (NanoBridge Semiconductor, Inc.)
- Area 3 Heterogeneous and 3D Integration / Interconnect / MEMS**
Chair : K. Shiojima (Univ. of Fukui)
- Area 4 Power / High-speed Devices and Materials**
Chair : T. Sato (Hokkaido Univ.)
- Area 5 Photonics: Devices / Integration / Related Technology**
Chair : K. Akahane (NICT)
- Area 6 Energy Harvesting and Converting Devices and Materials**
Chair : H. Suzuki (Univ. of Miyazaki)
- Area 7 Organic / Molecular / Bio-electronics**
Chair : M. Nakamura (NAIST)
- Area 8 Low Dimensional Devices and Materials**
Chair : M. Jo (RIKEN)
- Area 9 Novel Functional / Quantum / Spintronic Devices and Materials**
Chair : T. Fujita (Osaka Univ.)
- Area 10 Thin Film Electronics: Oxide / Non-single Crystalline / Novel Process**
Chair : R. Matsumura (NIMS)
- Area 11 Advanced Materials: Synthesis / Crystal Growth / Characterization**
Chair : S. Ogawa (Toray Research Center, Inc.)
- Area 12 Advanced Circuits / Systems Interacting with Innovative Devices and Materials**
Chair : K. Miyaji (Shinshu Univ.)

▶ 協賛スポンサー ◀

SSDM2025開催にあたり、下記のとおり協賛金を募っております。開催趣旨をご理解いただき、ご協力をお願いいたします。

協賛 (Sponsor)	料金(税別)	提供するサービス			
		ロゴ掲載	広告	展示出展	会議参加
ダイヤモンド	1,000,000円	特大	4色1頁	1小間	5名
プラチナ	500,000円	大	4色1頁	—	3名
ゴールド	300,000円	中	1色1頁	—	2名
シルバー	200,000円	小	1色1/2頁	—	1名
ブロンズ	100,000円	小	1色1/2頁	—	—

※展示会出展は任意として選択可能とします。 ※Banquetへのご参加は別途お申し込み、参加費のお支払いが必要です。

◀ 企業展示 ▶

展示会場は、発表会場となるパシフィコ横浜会議センター3階となります。
参加者の動線上かつ滞在いただけるスペースに配置いたします。

協賛スポンサー・
企業展示
お申込み締切日
2025年
8月8日(金)

会 期 2025年9月16日(火)～18日(木)
場 所 パシフィコ横浜会議センター3階 フォワイエ

会 期 9月16日(火)・17日(水) 10:00～18:00 搬 入 9月15日(月) 15:00～18:00 9月16日(火) 9:00～10:00
18日(木) 10:00～13:00 搬 出 9月18日(木) 13:00～15:00

出展費用

1小間 200,000円(税別)

出展特典

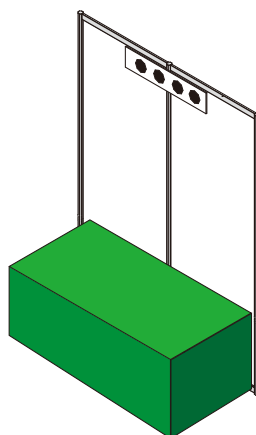
- ・プレナリー及び一般セッションの聴講(1名分)
- ・ポスターセッション(展示場)でのポスター掲示
- ・オフィシャルサイトへのロゴ掲載(リンク付き)

GOOD!



- ✓ 展示会場でドリンク(コーヒーブレイク)提供
- ✓ 口頭発表会場への動線上

POINT



出展料金に含まれる備品等

展示小間	1小間(W1980×H2400mm)
社名板	1枚
展示台	1台(W1800×D600×H2400mm)
イス	1脚
蛍光灯	1灯
電気	PC程度まで可
コンセント	1個(2口)

【展示追加オプション(有料)】

- 電気容量の追加
- カタログスタンド(1台)7,500円
- その他(電力追加、スポットライト等)はご相談ください。



フォワイエ

展示会場



SSDM2024@アクリエひめじ 出展者一覧

(株)アールデック/アールエムテック(株)/ (株)SIJテクノロジー/ (株)エピックエスト/ キーサイト・テクノロジー(株)/ 計測エンジニアリングシステム(株)/ ケニックス(株)/ サムコ(株)/ ジェー・エー・ウーラム・ジャパン(株)/ (株)シルバコ・ジャパン/ セブンシックス(株)/ TNSシステムズ(同)/ 日鉄テクノロジー(株)/ 日本シノプシス(同)/ 日本電子(株)/ (有)ハイテクアンドファシリティ/ ハイデルベルグ・インスツルメンツ(株)/ 阪和トレーディング(株)/ (株)フィジックステクノロジー/ ブルーフォース(株)

▶ バナー広告 ◀

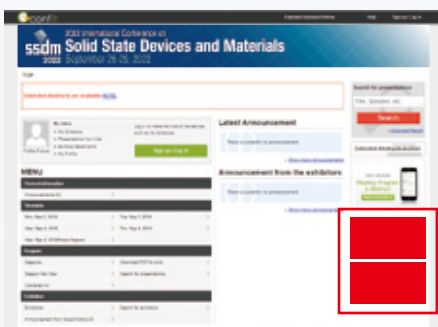
バナー広告お申込み締切日：2025年8月20日（水）

会議参加者が訪問するオンラインプログラムやSSDMオフィシャルサイトにバナー広告を掲載できます。バナーからのリンクで製品やサービスのご紹介や、自社のセミナー開催情報、動画コンテンツへの誘導など様々なPRに利用できます。

	場所	サイズ(pixel)	表示形式	掲載料金(税別)		募集枠 (先着順)
				出展者	一般	
オンラインプログラム	トップページ	W160×H100	固定	80,000円	100,000円	6枠
SSDMオフィシャルサイト	トップページ	W270×H150	固定	80,000円	100,000円	4枠

※ バナーデータ仕様(Max: 3MB/ ファイル形式: PNG, JPEG, GIF ※アニメーション可)

オンラインプログラム



SSDM オフィシャルサイト



▶ CM配信 ◀

会場スクリーンにて休憩中にCMを配信できます。配信会場をAreaからご選択いただけますので、確実にターゲット層へ届きます。

再生時間	掲載料金(税別)		募集枠 (先着順)
	出展者	一般	
3分	100,000円	150,000円	3枠/1Area

※ データ形式: MP4推奨(その他の場合は別途ご相談ください。)

※ 希望Areaでの配信は会期中1回は保証します。

※ 事務局からの告知と合わせて配信します。

▶ バンケットスポンサー(1社限定) ◀

キーパーソンが一堂に会すバンケットにて、参加者に向けてPRしていただくことができます。

スポンサー料：1,000,000円(税別)

- ・会場での動画配信
- ・バンケット参加者へのノベルティ(カタログ含む)配布
- ・ロゴ看板設置

▶ プログラム冊子への綴じ込み広告 ◀

参加者全員に配布するAdvanced Program冊子の広告を募集いたします。

収録内容

・プログラム ・スケジュール、他

広告枠：後付1色1頁(A4サイズ)

料金：一般100,000円/出展者50,000円(税別)

発行概要

- ・発行部数 1,000部(参加者全員に配布)
- ・発行日 2025年9月15日(日)
- ・広告原稿サイズ(仮) A4サイズ(天地260mm×左右180mm)
- ・広告申込締切日 2025年8月20日(水)
- ・広告原稿締切日 2025年8月25日(月)

広告入稿仕様

- 仕様言語：英語
- 広告原稿はアウトライン化済みのデータでご提供ください。
- 入稿仕様書および、出力紙を必ず添付してください。
- 推奨アプリケーション / Macintosh: Illustrator, Photoshop
- (PDF, Word, Excel, PowerPointは不可)
- 推奨貼込画像形式 / EPS, TIFF (RGB不可)



出展者・スポンサー特典

来場者にお渡しするバッグにノベルティを無料で入れることが可能です。
全参加者分(1,000名分)をご用意いただける場合はご連絡ください。